# WEST

Generate Collection Print

L8: Entry 26 of 30

File: JPAB

Feb 17, 1992

PUB-NO: JP404047543A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04047543 A

TITLE: MANUFACTURE OF SUBSTRATE FOR OPTICAL MEMORY DEVICE

PUBN-DATE: February 17, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HIROKANE, JUNJI SANGI, MICHINOBU INUI, TETSUYA OTA, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

APPL-NO: JP02159544

APPL-DATE: June 15, 1990

US-CL-CURRENT: 369/275.4 INT-CL (IPC): G11B 7/26

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To form two kinds of grooves with different width by one laser beam by performing developing processing before irradiating a photoresist with the laser beam, and after that, irradiating the photoresist with the laser beam of a varied intensity.

CONSTITUTION: The developing processing is performed before the irradiation of the laser beam on the photoresist 2. When a first photosensitive part with narrow width in accordance with a pre-format pit 7 is formed, exposure is performed by performing such adjustment so as to locate a photoresist plane 2a at a position on the convergence point (f) of the laser beam converged through a convergence lens 4. Meanwhile, when a second photosensitive part with wide width in accordance with a guide groove 6, the exposure is performed by changing the position of the convergence lens 4 to an upper position, and locating the photoresist plane 2a at a position separated from the convergence point (f) by the convergence lens 4 by prescribed distance. Thereby, it is possible to form the two kinds of grooves with different width by one laser beam, and to simplify constitution, and to easily perform maintenance management.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

(1) 特許出願公開

#### 四公關特許公報(A) ¥4-47543

@Int. Cl. 5

證別記号 庁內密理番号 匈公開 平成 4年(1992) 2月17日

G 11 B 7/26

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

光メモリ緊子用基版の製造方法 **劉発明の名跡** 

> 晒 平2-159544 20特

頤 平2(1930)6月15日 @出

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 頂司 広 簸 @発 明 者

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 @発 明 者 技 翚 伸

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 哲 也 乾 (72)発 明 者

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 太田 司 明者 @発

シャープ機式会社 の出 願 人

弁理士 原 談 三 個代 理 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

13 明 (04)

光メモリ家子用基版の母遣方法。

### 1. 発明の名弥

光メモリ霖子用基版の製造方法

### 2. 特許創成の堕圈

1. 즳光レンズを超して鎮光したレーザ光を基 飯上のポジ型フォトレジストに買次照射して感光 部を形成し、その役、現似欲による現似処理を能 し上記感光部を除去することによって、フォトレ ジストに消を形成する光メモリ霖子用基版の組造 方法において、

上記フォトレジストへのレーザ光の照射前に現 似処理を行い、その役、上配録光レンズによるレ ーザ光の段光点近傍の錦1回光位置に上配フォト レジストを位置させてレーザ先を照射することに よって第1 歴光部を形成する一方、上記録光点か ら光筒方向に関れた第2個光位程に上記フォトレ ジストを位置させると共に登取を増加したレーザ 光を照射することにより、上記第1 昼光部よりも 帽の広い第2感光部を形成することを特徴とする

### 3. 発明の詳細な説明

〔産奨上の利用分野〕

本発明は、光メモリ霖子用益版の製造方法に関 するものである。

#### 〔従來の技術〕

光メモリ家子として、硫出し専用型、追加記録 可能型、及び合き綴え可能型のものがあり、特に 、偷儺の母き殺えが可能な光メモリ家子としての 光磁気ディスクの開発が近年活発に遊められてい

このような光磁気ディスク用の原盤を作録する **碌には、倒えば第5國ないし第7國に示すように** 、 億1.0~1.2 μm、 深さ40~90 nmの 案内 **福 6 … が1. 6 μ m ピッチで基板 衰面にスパイラル** 状に形成され、また、これら窓内間 6 …とは別に 、20.4~0.7μm、深さ40~90 nmのプリ フォーマットピット7…が形成される。

これらの和6・7は、基版の設面にポジ型のフ

ォトレジストを憧布し、ベーキング後、レーザ光 により所定のパターンに従った露光を行い、現像 して感光部を除去する工程を経て作製されてした。 そして、上記のように幅の異なる案内消 6 とというにはまるためにはまるなりにはない。 が来、上記の最光の工程において、第 5 図に本のA rレーザビーム 8 ・ 9 を並べて、領域をあることが mの広い幅の案内消 6 に対応する領域をあるというに、プリフォーマットではいるでする領域をあれたこれの ー方、プリフォーマットでは対応するとは、 は、一方のArレーザビーム 9 を中央に移助して、 の、4 ~0、7 μ mの幅の領域を露光するという操作が行われている。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来の製造方法においては 二本のレーザ光源が必要であり、これに伴って光 学系や駆効系、制御系等がそれぞれに必要となっ て抑成が複雑になり、また、そのために、例えば 保守管理が頻雑になるという問題がある。

ことができる。すなわち、レーザ光の築光点から 離れた第2露光位置でのフォトレジスト上の露光 領域は、築光点近傍の第1露光位置よりも広く、 この位置において、フォトレジストの感光レベル を超えるレーザ強度が上記露光領域にわたって得 られるようにすることで、第1露光位置における 第1感光部よりも幅の広い第2感光部が形成され る。そして、この場合に、フォトレジストの露光 を行う前の現像処理(以下、前現像という)を行 っておくと、上記のように袋光点位置から離れた 位置で広い面積にわたる露光を行う場合に、前現 仮を行わない場合と比咬して、フォトレジスト表 面から基板へと至る消の壁面の傾斜度合が小さな 断面形状の狗の形成を行うことができる。このた め、隣接する消との間の残留レジスト厚を低下さ せるような影響が少なく、例えば従来の1.6 μm ピッチ程度の高密度ピッチでの案内沿の形成が可 能である。このように、上記の製造方法によれば 、一本のレーザ光源を設けることで、幅の異なる 消の形成が可能であるので、 构成が簡繁化され、

### (課題を解決するための手段)

本発明の光メモリ案子用基板の製造方法は、上 記謖闘を解決するために、Qの光レンズを通して製 光したレーザ光を基板上のポジ型フォトレジスト に周次照射して感光部を形成し、その後、現像液 による現他処理を施し上記感光部を除去すること によって、フォトレジストに消を形成する光メモ リ案子用基板の製造方法であって、上記フォトレ ジストへのレーザ光の照射前に現仮処理を行い、 その後、上記彙光レンズによるレーザ光の築光点 近傍の第1 露光位置に上記フォトレジストを位置 させてレーザ光を照射することによって第1窓光 部を形成する一方、上記録光点から光畑方向に離 れた第2属光位冠に上記フォトレジストを位置さ せると共に強度を増加したレーザ光を照射するこ とにより、上記第1感光部よりも幅の広い第2感 光部を形成することを特徴としている。

#### (作用)

上記の製造方法によれば、一本のレーザ光源を 設けることで、幅の異なる二粒類の沿を形成する

また、保守管理も容易となる。

#### (実施例)

本発明の一実施例を第1図ないし第4図に基づいて説明すれば、以下のとおりである。

初めに、第3図(a)~(n)を参照しつつ、光メモリ 梁子用原盤の基板の製造工程を順に説明する。

同図(a)は、ガラス等からなる基板1を洗浄する洗浄工程後の基板1の断面模式図であり、この洗浄工程を経た後、ボジ型のフォトレジスト剤(例えば、シブレイ社製A2-1400)をシンストークで着限して作製されたフォトレジススには一次のでで、スピンコーにで、といって、では、シースをでして、大力のでは、カースをでは、カ

上記の前現似処理工程後、水分を完全に除去するためのベーキングが行われ(同図(e))、そして、銀光されたAェレーザピームをフォトレジスト2に関射することによって、フォトレジスト2の図光、いわゆるレーザカッティングが行われる(同図(f))。このレーザカッティング工程については、役で膵遊する。

次いで、スピン関位 いで、 の 立されたフェトレジスト 2 の 現位が行われることによって 例 光時の 窓 元 部 3 の 隙 去 が 行われ、 その 彼、 旋 棒 リンスによって 除 去された 窓 光 部 3 の 領域の フェトレジスト 羽 と 現 位 は と が 洗い 流 された 彼、 スピン 乾 紅 が 行われる (同 図 図 )。 次い で、 再 取 の ベーキングによって 水 分の 除 去 が 行われ、 これに よ り、 発 メモリ 窓 子 用 原 望 の 移 飯 1 に、 所 定 の フェトレジストパターンが 形成 される (同 図 図 )。

次に、上記のレーザカッティング工程の詳細に ついて、第1図(a)~(c)、及び第2図(a)~(c)に基づ いて説明する。

この工程においては、鉄板1に鈴布されている

こうして、第1億光位日での電光で形成された 第1億光部が、その数の現似処理にて除去される ことによって、第1図(C)に示すように、ほぼ矩形 断面形状のプリフォーマットピット7が形成される。

一方、前記窓内前6に対応する頃の広い第2級 光部を形成する場合には、第2関回のように、録 光レンズ4の位置が、前配から光位方向、関の場合には上方の位置に変更される。これにより、フォトレジスト面2aを、録光レンズ4による録光 点1から所定の距隙、例えば0.5~1.0μm 建取 関れた第2個光位置に位置させ、この第2属光位 記での電光が行われる。

上記第2函光位置、すなわち、デフォーカス位

フォトレジスト2に対し、前配窓内積6とブリフ ォーマットピット7とにそれぞれ対応する頃の感 光領域を形成するために、第1図(a)と第2図(a)と にそれぞれ示す最作を使い分けて、電光が行われ る。園示しないAェレーザ等のレーザ光調からの レーザ先は、コリメートレンズを超して平行光線 となされた後、第1図回及び第2図回のように、 負光レンズ 4 を過してフォトレジスト2の夏面( 以下、フォトレジスト面2aという)に照射され る。そして、プリフォーマットピット7に対応す る頃の疑い第1駆光部を形成する場合には、第1 園(a)のように、鎮光レンズ4を過して鎮光される レーザ光の鎮光点(上配のように鎮光レンズ 4 へ の入射光が平行光線の場合には、緑光レンズ4の 魚点) 『上の位置(以下、第1) 発位置という) に、フォトレジスト面2aが位置するように調整 して窓光が行われる。

上記録1 ②光位記では、レーザ光が最も絞られた状態 (ビーム径は0.5~0.6 μm) にあり、第1 図(b)のように、この位記では、立ち上がりの鋭

回でのレーザ光の強定は、第2図(b)に示すように、なだらかに広がる分布となっている。そこで、レーザパワーを例えば6mW程度以上にして、上記のように広い面配にわたってフォトレジスト2の感光レベルを超えるレーザ強度とすることで、このときの感光部の面配は、フォトレジスト面2aにおいては、前記第1電光位置での感光部よりも大きくなる。

しかしながら、南記の前現似処理を行わずに上記のような第2億光位記での億光を行い、現像して感光を除去して形成される前の断面形状は、第2図(C)において破額で示すように、前記したレーザ光のなだらかなピーム發展分布に従ってでは、から基板1へと至る空面に傾きを生じたものとなる。この破線のような何の形状の形成されるような場合には、関係するの形成されるような場合には、関係なったとなっている。この形成は四位によい、前パターンの形成は四位によい、前になっての形成は四位によい、前になっての形成は四位によい、前になっての形成は四位によい、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての形成は四位によって、前になっての一位である。

一方、上記の前頭似処理を行った後に、第2部

光位置での配光を行った場合、第2図()において 実線で示すように、ほぼ矩形状の断面形状の案内 消6を形成することができる。

第3図は、デフォーカス位置での腐光が行われるときの前現似処理の有無に対する実践データの一例であり、第2図(a)に示すように、QQ 先点!からの第2解光位置までの距離、すなわちデフォーカス型 d と、沿幅との関係を示している。ここで、沿幅は、第2図(c)に示すように、基板1の表面における沿幅をWpd、前現似処理を行って得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前現像処理を行わずに得られた沿の沿幅をWpd、前限の沿面をWpd、可以表面、

前現仮処理を行っていない場合、消幅Wnは、 築光点「からずれるにつれて狭くなっており、デ フォーカス状態で、幅の広い消を形成することは 困難である。一方、前現仮処理を行った場合、 発点「からずれるにつれて、消幅Wpdは広くなり 、幅の広い消を形成することができる。

トレジストを位置させてレーザ光を照射することによって第1 感光部を形成する一方、上記築光点から光蚀方向に離れた第2 腐光位置に上記フォトレジストを位置させると共に強度を増加したレーザ光を照射することにより、上記第1 感光部よりも幅の広い第2 感光部を形成するものである。

これにより、幅の異なる二粒類の消を、一本のレーザビームで形成することが可能となるので、 光学系等が簡素化され、保守管理も容易になるという効果を發する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第4図は本発明の一実施例を示す ものである。

第1図(a)は第1 露光位置での露光状態を示す根式図である。

第1図的は上記第1属光位冠でのレーザ光の強度分布を示す模式図である。

第1図(c)は上記第1隔光位冠での露光の結果得られる消形状を示す概略縦断面図である。

以上のように、前現役処理を行うと共に、製光レンズ4の泉光点「に合わせた第1 扇光位置にて、プリフォーマットピット 7 に対応する幅の狭い第1 感光部を形成する一方、所定のデフォーカス 日 d を与えるべく 泉光レンズ 4 の位置を変更した第2 顔光位置にて、案内泊 6 に対応する幅のよいに、上記の方法によれば、一本のA r レーザビームで幅の異なる二粒類の消の形成が可能である。このないで、 4 根成が簡素化され、また、保守管理が容易となる。

なお、上記実施例においては、光メモリ案子用 原盤の基板を例に挙げて説明したが、その他、例 えば光メモリ案子用フォトマスクの基板等におい ても、本発明を適用することができる。

#### (発明の効果)

本発明の光メモリ案子用基板の製造方法は、以上のように、フォトレジストへのレーザ光の照射 前に現像処理を行い、その後、築光レンズによる レーザ光の築光点近傍の第1露光位置に上記フォ

第2図(a)は第2露光位置での露光状態を示す模式図である。

第2図(b)は上記第2属光位置でのレーザ光の強度分布を示す模式図である。

第2図には上記第2属光位置での露光の結果得られる消形状を示す概略縦断面図である。

第3図(a)~(n)はそれぞれ光メモリ案子用原盤の 基板の製造工程を示す概略縦断面図である。

第4図はレーザ光のQ光点からの属光位置の距離と前幅との関係を示すグラフである。

第5図ないし第7図は従来例を示すものである。 第5図は消形成方法を示す光メモリ案子用原盤 の基板の平面図である。

第6図は第5図におけるVI - VI線矢視断面図である。

第7図は第5図におけるVI-VI線矢視断面図である。

1 は基板、2 はフォトレジスト、3 は感光部、4 は築光レンズ、6 は案内沿、7 はブリフォーマットピット、1 は築光点、d はデフォーカス畳で

## 第 3 图

特許出願人 シャープ 株式会社 代理人 弁理士 原 謙 森 (a) [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

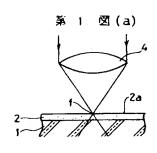
fī?



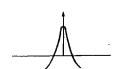
(d)

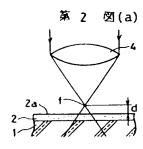


- (1)
- (g)
- (h)



第 1 图(b)





第 2 図(b)

